

# 第三届功能材料与界面科学大会暨

## 2022 年能源青年科学家论坛

### 第三轮通知

#### 会议介绍 第三届功能材料与界面科学大会暨 2022 年能源青年科学家论坛

由中国颗粒学会主办，电子科技大学、北京理工大学、南京工业大学、江西师范大学、广西民族大学承办，洛阳师范学院、常州大学、河南大学、生化工程国家重点实验室、《Rare Metals》、《中国化学快报》、湖南省电池行业协会协办，原定 2021 年 10 月举办，因疫情推迟。现定于 2022 年 8 月 13 日-15 日在广西南宁举办。功能材料与界面科学研讨会作为重要的学术交流平台。此前，第一届研讨会于 2019 年 12 月中旬在长沙召开，第二届研讨会于 2020 年 10 月下旬在厦门召开。此次会议将围绕“功能材料与界面科学”主题，针对当前能源、环境、催化及交叉学科中的功能材料及其表界面科学问题展开研讨，促进学科建设发展与科技创新，为国内功能材料及其表界面科学领域学者提供交流平台。会议涵盖的主题包括无机材料、金属材料、高分子材料、表界面技术与表征手段等 13 会场（研究生论坛、博士后论坛、青年科学家论坛），预计 300 余报告，欢迎各位专家学者与研究生交流、各企业参会参展，为企业界产学研合作提供机会！

#### 会议组织

**大会主席：**马建民、陈义旺、董晓臣、王博

**大会副主席：**王振华、马录芳、任玉荣

**组委会成员：**白莹、陈立宝、陈仕谋、陈卫华、曹晓雨、陈燕、陈亚楠、陈义旺、崔志明、邓齐波、丁书江、董晓臣、段小川、杜亚平、范修林、付永柱、郭焕芳、葛君杰、高敏锐、郭孝东、何传新、韩冬雪、黄佳琦、霍开富、韩晓刚、胡先罗、侯阳、贺艳兵、黄又举、江浩、纪效波、孔彪、刘宝忠、赖超、李驰麟、李福军、李光琴、连加彪、梁嘉杰、李君涛、刘敏、吕瑞涛、李伟、梁霄、李喜飞、刘宪虎、李新昊、刘新华、刘晓英、李彦光、卢周广、明军、马建民、马录芳、马雯、米艳、牛志强、彭新文、芮先宏、邵明飞、孙文平、陶新永、唐永炳、谭勇文、王宝、王博、王芳、王红强、王接喜、王连军、王强、文锐、吴兴隆、王永刚、王振华、王治宇、谢钢、夏晖、徐林、徐立群、辛森、熊胜林、许运华、徐建铁、杨成浩、晏成林、闫东鹏、尹诗斌、余丁山、余皓、姚宏斌、尉海军、杨金虎、阳军亮、袁明鉴、禹习谦、杨植、朱昌宝、支春义、张军、邹吉军、张佳楠、张进涛、邹建新、张乃庆、曾荣华、周天华、张伟（吉大）、张伟（陕师）、张文超、朱万诚、邹晓新、赵玉峰、邹应萍、张育新、张志成、张振杰、张志佳、张哲旭

**秘书：**郭康隆、黄俊达、姜高学、刘建东、戚世瀚、王川、王华平、吴达雄、武明光

#### 会议时间安排

2022 年 8 月 13 日上午 10:00-23:00 会议报到

2022 年 8 月 14 日上午 8:00-12:00 开幕式、大会报告

2022 年 8 月 14 日下午 14:00-18:00 分会场主题报告、邀请报告

2022 年 8 月 15 日上午 8:00-12:00 分会场主题报告、邀请报告

2022 年 8 月 15 日下午 14:00-18:00 大会报告、闭幕式

#### 会议交费信息

参会人员	7月20号前缴费	8月5号前交费	8月5号后交费
学生代表	1600元	2000元	2200
教师/企业代表	2200元	2600元	2800

## 支付方式

### 1. 银行汇款

开户行：中国民生银行股份有限公司南宁分行营业部

汇款账号：632359023

收款单位：广西沃顿国际大酒店有限公司

### 2. 微信/支付宝转账：扫描下方二维码



(注明：参会人姓名+单位+功能材料)

### 3. 现场缴费 刷卡或现金

## 会议推荐酒店

1. 广西沃顿国际大酒店（会场酒店）预定电话：0771-2111862

2. 南宁亚朵精品连锁酒店南湖店（距离会场酒店5分钟）预定电话：0771-5538999

交通：1. 机场：酒店有城市候机楼、机场直达大巴（机场——沃顿国际大酒店）（沃顿国际大酒店——机场）；乘民航大巴2号线直达到酒店（20元/人），半小时发车一趟、最早一趟是发车是05:30AM、最晚一趟是23:00PM；

2. 南宁火车站：可坐地铁1号线（到南湖站下——从B2出口出），直走100米到广西沃顿国际大酒店。

3. 南宁火车东站：可坐地铁1号线（到南湖站下——从B2出口出）直走100米到广西沃顿国际大酒店。

## 会议联系人

### 会议注册事宜

吴达雄 电话：18312801355；邮箱：wudaxiong@hnu.edu.cn

姜高学 电话：15069081163；邮箱：jianggx@hnu.edu.cn

### 会议赞助事宜

武明光 电话：15675117382；邮箱：ming3016@hnu.edu.cn

附：报告摘要、参会回执

第三界功能材料与界面科学大会组委会  
2022年6月19日

